CHAPITRE I

EFFET HALL ET RESISTIVITE

Pr B. CHOUIAL

Introduction

Løeffet Hall est utilisé pour les métaux et les semiconducteurs. Løeffet Hall est très souvent accompagné par les mesures de la résistivité qui est une caractéristique très importante des métaux et des semiconducteurs. Pour les semiconduteurs les mesures de résistivité sont souvent utilisées pour déduire les concentrations des dopants quøon cherche toujours à connaître.

Les mesures de résistivité passent presque toujours par la loi døOhm qui permet de calculer la résistance R à partir de la mesure de la tension U et du courant I dans un circuit à 2 bornes et déduire la résistivité ρ.

Cependant pour les semiconducteurs (sc) la résistance R (du sc) est entachée par la résistance de contact qui a été discutée précédemment. Pour cela on doit fait recours à une méthode de mesure de R qui nœst pas affectée par ces problèmes de contact qui la méthode des 4 pointes.

I.1 Méthode des 4 pointes : cas des échantillons semi-infini (cas des couches épaisses)

Celle-ci est dite méthode des 4 pointes (4 probes en anglais): deux (2) pointes pour acheminer le courant et les deux autres pour mesurer le voltage. Pour les échantillons semi-infinis les dimensions latérales et verticales sont supposées être très grandes. Cette méthode était à lørigine utilisée en géophysique et a été adoptée pour la mesure de la résistivité des sc. Les 4 pointes sont généralement alignées mais on peut trouver døautres dispositions.

Pour établir la résistivité ρ déduite de la méthode des 4 probes il ya plusieurs démarches mais dans cette première phase du cours on utilise la relation liant le potentiel V à une distance r du probe portant le courant I rentrant dans la surface comme løndique la figure I.1

$$V = \frac{\rho I}{2\pi r} \tag{1}$$

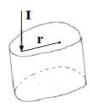


Figure I.1 Echantillon semi infini

Cette relation permet de calculer le potentiel en un point M à la surface du sc résultant du probe 1 parcouru par I rentrant et du probe 4 quøn considère parcouru par (-I) (image de I). La distance du probe 1 à M est r1 et la distance du probe 4 à M est r2.L e potentiel résultant de ces 2 probes en M est :

$$V = \frac{\rho I}{2\pi} \left(\frac{1}{r1} - \frac{1}{r4} \right) \qquad (2)$$

Lorsque les 4 pointes sont alignées avec les distances s1, s2 et s3 indiquées sur la figure I.2, le potentiel V2 au probe 2 est donné par:

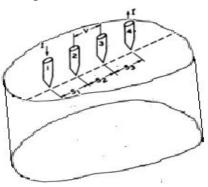


Figure I.2. Disposition alignée des probes

$$V2 = \frac{\rho I}{2\pi} \left(\frac{1}{s1} - \frac{1}{s2 + s3} \right)$$
 (3)

De même le potentiel V3 au probe 3 est donné par :

$$V3 = \frac{\rho I}{2\pi} \left(\frac{1}{s1 + s2} - \frac{1}{s3} \right) \tag{4}$$

La différence de potentiel V mesurée entre les probes 2 et 3 est donnée par :

Ce qui permet døbtenir:

$$V = \frac{\rho I}{2\pi} \left(\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_2 + s_3} - \frac{1}{s_1 + s_2} \right)$$
 (5)

Généralement les probes sont disposés à égale distance s (s1=s2=s3=s)

Ainsi on peut déduire lœxpression de la résistivité :

$$\rho = 2\pi s \left(\frac{V}{I}\right) \qquad (6)$$

En réalité les plaquettes des semiconducteurs dont on veut mesurer ne sont pas semiinfinies par rapport aux dimensions verticales ou latérales. Pour cela léquation (6) doit être corrigée pour les géométries finies des plaquettes en insérant un facteur de correction **F.** En effet F corrige les effets de bordure (edge effects) des plaquettes, les effets dépaisseur et les effets de positionnement des pointes (probes). Ainsi léquation (6) devient :

$$\rho = 2\pi s F\left(\frac{V}{I}\right) \quad (7)$$